# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04 - 046667

(43)Date of publication of application: 17.02.1992

(51)Int.Cl.

B23K 1/015 H05K 3/34

(21)Application number: 02-154761

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

13.06.1990

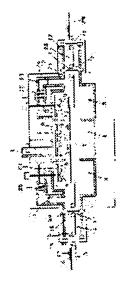
(72)Inventor: SAKAMI SEIJI

# (54) REFLOW DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To satisfactorily carry out heat treatment on cream solder in a nitrogen gas atmosphere by conveying a substrate to the inside of a heating chamber, supplying nitrogen gas to circulate it and adsorbing and removing solvent gas contained in the nitrogen gas.

CONSTITUTION: A heater 10 is arranged in the heating chamber 2. A conveyor 7 is provided in this heating chamber 2 to convey the substrate 8. In addition, circuits 23 to circulate the nitrogen gas in the heating chamber 2 and filters 25 which are provided on the circuits 23 and adsorb and remove the solvent gas contained in the nitrogen gas are arranged. Consequently, solvent gas concentration in the heating chamber is prevented from increasing remarkably.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

#### ⑩日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平4-46667

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)2月17日

9154-4E 6736-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称

リフロー装置

②特 願 平2-154761

願 平2(1990)6月13日 ❷出

大阪府門真市大字門真1006番地 松松下電器產業株式会社

の出 顧 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

弁理士 栗野 外1名 重孝

#### 1.発明の名称

リフロー装置

#### 2.特許請求の範囲

ヒータが配設された加熱室と、この加熱室内 に基板を搬送するコンベヤと、この加熱室にチ ッソガスを供給するチッソガス供給部と、加熱! 室内のチッソガスを循環させる循環路と、この 循環路に設けられて、チッソガス中に含まれる 溶剤ガスを吸着除去するフィルターとから成る ことを特徴とするリフロー装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明はリフロー装置に関し、詳しくは、密 閉されたチッソガス雰囲気中において、クリー ム半田の加熱処理を行うにあたり、クリーム半 田から蒸発した溶剤ガスを吸着除去しながら、 クリーム半田の加熱処理を行うようにしたもの である。

#### (従来の技術)

基板に電子部品を表面実装するにあたっては、 基板に形成された網箔などの回路パターンの電 極部にクリーム半田を塗布し、このクリーム半 田上に電子部品を接着した後、この基板をリフ・ ロー装置へ送り、クリーム半田の加熱処理が行 われる.

従来、このような半田の加熱処理は、大気中 で行われていたが、大気中にあっては、網箔な どから成る回路パターンやクリーム半田が加熱 されて酸化しやすく、酸化すると半田のヌレ性 が低下し、電子部品を基板に良好に接着できな くなりやすい問題があった。

その改善策として、回路パターンやクリーム 半田が酸化する震れのないチッソガス雰囲気中 において、加熱処理を行うリフロー手段が提案 されている。

#### (発明が解決しようとする手段)

しかしながらチッソガス雰囲気中のリフロー は、密室中若しくは略密室中で行われることか

#### 特別平4-46667 (2)

ら、リフローの進行にともなって、クリーム半田から壽発した溶剤ガスは加熱室内に充満し、加熱室内の溶剤ガス速度は次第に高くなって飽和状態となり、その結果、クリーム半田中の溶剤が需発しにくくなるとともに、ガスが液化して番板上に凝集し、半田の品質劣化の要因になっていた。

そこで本発明は、上記のような問題を解消で きるリフロー装置を提供することを目的とする。 (課題を解決するための手段)

このために本発明は、ヒータが配設された加 熱塞と、この加熱室内に基板を搬送するコンペヤと、この加熱室にチッソガスを供給するチッソガスを供給配と、加熱室内のチッソガスを循環路と、この循環路に設けられてチッソガス中に含まれる溶剤ガスを吸着除去するフィルターとからリフロー装置を構成したものである。

#### (作用)

上記構成において、加熱処理中に、クリーム

搬送コンペヤ、28.29はコンペヤイから離出する搬出コンペヤである。加熱室2の入口部11と出口部12には、シリンダ(図示せず)にて駆動されて開閉するシャッター15.16.17.18と、開閉を指示するセンサ19.20.21.22が設けられている。センサとしては、例えば光電管などが使用される。これらのシャッター15~18は、加熱室2内のチッソガスが波出するのを防止する。

加熱室2内には、チッソガスの循環路23が2カ所設けられている。夫々の循環路23にはファン24と溶剤ガスを吸着除去するフィルター25が設けられており、ファン24が回転すると、加熱室2内のチッソガスは循環する。フィルターとしては、例えば活性炭、ゼオライト等が使用される。

このリフロー装置は上記のような構成より成 り、次に動作を説明する。

コンベヤ I 3上の基板 8 をセンサ I 9 が検出 すると、シャッター I 5 は聞き、基板 8 はコン 半田中の溶剤は蒸発してガスになるが、この溶 剤ガスは循環路中のフィルターに吸者除去され ることから、加熱室内のガス濃度が異常に高く なるのは防止される。

#### (実施例)

次に図面を参照しながら本発明の実施例を説 明する。

第1図はリフロー装置の正面図であって、1は本体ボックスであり、その内部に加熱室2が設けられている。この加熱室2は、予熱ゾーン3、均熱ゾーン4、リフローゾーン5に区ッソガス供給部6が形成されており、このチッソガス供給部6が形成室2内にチッソガスが供給部5から加熱室2内にチッソガスには加熱室2の内部に配設された基とを機送するコンペヤ、9はファン、10は出の表を機送するコンペヤ、9はファン、10は出の手である。基板8には、クリーム半田により電子部品27が接着されている。

13、14は茶板8をコンベヤ7に移送する

ベヤ 1 4 へ移送される。次いでセンサ 2 0 が基 板 8 を検出するとシャッター 1 6 は開き、基板 8 はコンベヤ 7 へ移送される。基板 8 が通過すると、こられのシャッター 1 5 . 1 6 は閉じて、加熱室 2 内のチッソガスが人口部 1 1 から渡出するのを防止する。

### 特別平4-46667(3)

ター17、18は閉じる。

#### (発明の効果)-

以上段明したように本発明は、ヒータが配設された加熱室と、この加熱室2内に基板を競送するコンペヤと、この加熱室にチッソガスを循環させる循環路と、この海路に最近けられて、チッソガス中に合からは別がスを吸着除去するフィルターとなり、17 がスを構成しているので、加熱室は17 がスカスなるのは防止され、チッソガスを展開である。

#### 4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第 1 図はリフロー装置の正面図である。

2・・・加熱室

6・・・チッソガス供給部

1・・・コンベヤ

8・・・基板

10・・・ヒータ
23・・・循環路

出願人 松下電器產業株式会社 代理人 弁理士 夏野重等 外1名

